

### 42V,双通道,15mA到200mA,支持PWM调光功能的线性恒流LED驱动芯片

#### 产品描述

SLM421A 系列产品是用于产生双通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在需要调光调色的 LED 照明产品中简单易用。

SLM421A 具有宽输入电压范围、高输出精度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性,从而确保在球泡灯,吸顶灯,线条灯、发光字等调光调色应用中实现高品质照明驱动。

大多数应用情况下,SLM421A 每路驱动仅需从SET 到 GND 接一个电阻即可单独设定每通道输出电流。此外,SLM421A 还支持每路 100Hz~20kHz 频率范围内独立的 PWM 调光,且在 100Hz 条件下可实现 1024:1 的调光深度。

SLM421A 每路的过温保护功能在芯片结温达到 135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统 功耗的同时,不会造成 LED 闪烁。

SLM421A 的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。

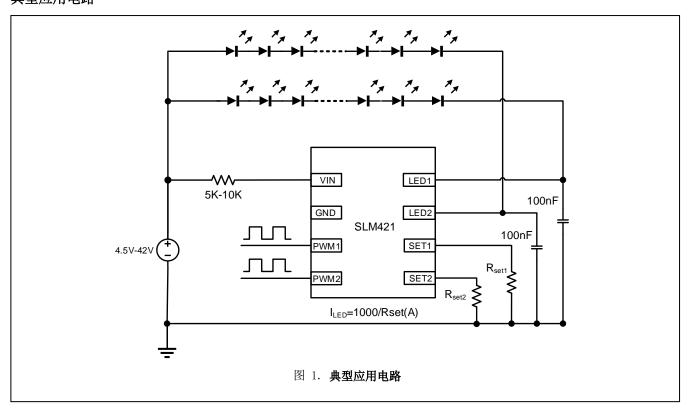
#### 产品特性

- 双通道线性恒流LED驱动
- 每通道15~200mA,外部电阻设定电流
- 宽输入电压范围: 4.5V ~ 42V
- 100Hz~20kHz 调光频率
- 超低drop-out压降(每通道20mA驱动时,低至 300mV)
- 每通道±5%输出电流精度
- 电源及负载调变率0.1%/V
- SOP8-EP无铅环保封装

#### 应用

- 球泡灯
- 吸顶灯
- 线条灯
- 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)

#### 典型应用电路







# 目录

产品描述	1
产品特性	
应用	
<u>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</u>	
共生应用电路	
引脚功能	
订购信息	
绝对最大额定值	
电气特性	5
应用信息	
输出电流设定	£
系统设计优化以减少芯片的功耗	6
过温保护:线性降电流	£
典型工作特性曲线	
封装规格	
修订历史记录	



# 封装形式及引脚定义

封装形式	引脚定义
SOP8-EP	PWM1 1 8 SET1  LED1 2 7 GND  VIN 3 6 LED2  SET2 4 5 PWM2

# 引脚功能

SOP8-EP	引脚名	功能
1	PWM1	通道一PWM信号输入
2	LED1	通道一电流输出端
3	V <sub>IN</sub>	芯片输入端
4	SET2	通道二外接电阻设定输出电流值
5	PWM2	通道二PWM信号输入
6	LED2	通道二电流输出端
7	GND	芯片地
8	SET1	通道一外接电阻设定输出电流值
EP	EP	散热片,亦是芯片地。推荐连接到PCB上的GND以增加系统散热。

# 订购信息

工作温度范围: -40°C to +125°C

产品型号	封装	数量
SLM421ACB-13GTR	SOP8-EP	2500/Reel
SLM421ACB-GT	SOP8-EP	100/Tube



# 绝对最大额定值

V <sub>IN</sub> , PWM1, PWM2, LED1, LED2 to Ground		-0.3V ~ 48V	
SET1, SET2 to Ground		-0.3V ~ 6.5V	
输出电流		420mA	
总功耗, Ртот. SOP8-EP		1.6w (T <sub>S</sub> ≤100°C)	
最大结温, T <sub>JMAX</sub>		150°C	
存储温度范围, Tstg		-65° ~ +150°C	
工作结温, TJ		-40°C ~ +125°C	
封装热阻	Junction to Ambient, Rth-JA	60 °C/w	
	Junction to Case, Rth-JC	15 °C/w	
ESD (HBM)		4000 V	
ESD (CDM)		1000 V	
Latch-up		+/- 100mA	



# 电气特性

测试条件为  $T_J = -40$ °C ~ +125°C。 典型值均在  $T_J = 25$ °C时测得。

符号	参数	测试条件	最低	典型值	最高	单位
V <sub>IN</sub>	Input voltage operation range		4.5		42	V
ΙQ	Chip quiescent current	V <sub>IN</sub> >=5V	300	400	650	uA
IР	Sink current (CH1 and CH2)	V <sub>IN</sub> >=5V	15		200	mA
Iskew	Sink current accuracy	VIN=5V, VLED=3V			5	%
I <sub>LK</sub>	Output leakage current	V <sub>IN</sub> =0V, V <sub>LED</sub> =42V			1	uA
		V <sub>IN</sub> >=5V, I <sub>LED</sub> =20mA		0.30		
		V <sub>IN</sub> >=5V, I <sub>LED</sub> =60mA		0.35		
V <sub>LED_MIN</sub>	Minimum drop out voltage	V <sub>IN</sub> >=5V, I <sub>LED</sub> =100mA		0.5		V
		V <sub>IN</sub> >=5V, I <sub>LED</sub> =150mA		0.6		
		V <sub>IN</sub> >=5V, I <sub>LED</sub> =200mA		0.8		
LDR	Sink current load regulation	V <sub>IN</sub> =5V, V <sub>LED</sub> from 3V to 42V		0.1		%/V
LNR	Sink current line regulation	V <sub>IN</sub> from 5V to 42V, V <sub>LED</sub> =3V		0.1		%/V
TR	Temperature regulation	V <sub>IN</sub> =5V, V <sub>P</sub> =3V		0.1		%/10°C
V <sub>IH</sub>	PWM Logic "1" input voltage	V <sub>IN</sub> >=5V	1.4			V
V <sub>IL</sub>	PWM Logic "0" input voltage	V <sub>IN</sub> >=5V			0.4	V
f <sub>REQ</sub>	PWM Dimming frequency		0.1		20	kHz
DR	Dimming ratio	At 500Hz dimming		1024		
t <sub>R</sub>	Dimming Rising Time	At 500Hz dimming	2	3	4	us
t⊧	Dimming Falling Time	At 500Hz dimming	25	30	35	ns
t <sub>D</sub>	Dimming Propagation Delay	At 500Hz dimming	1	2	3	us
T <sub>CD</sub>	Thermal current derating temperature			135		°C
T <sub>SD</sub>	Thermal shutdown temperature			160		°C



#### 应用信息

SLM421A 系列产品是用于产生双通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在需要调光调色的 LED 照明产品中简单易用。

#### 封装热阻

在应用时需充分考虑整个照明系统的功耗与散热问题。选用芯片电流值越高,越须降低 SLM421A 输出端压降,以避免芯片及系统本身过热。降低输出端电压的方法如下:

- 在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
- 在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中 LED 的数量。
- 在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少 SLM421A 的输出端电压。

产品的功耗取决于以下因素:  $\theta$  JA, PCB 版图,应用环境气流以及芯片结温与环境温差。芯片的最大功耗可以根据以下公式换算:

$$\mathsf{P}_{\mathsf{D}(\mathsf{MAX})} = \frac{T_{J(MAX)} - T_{A}}{\theta_{JA}}$$

T<sub>J(MAX)</sub> 是最高结温;

T<sub>A</sub> 是环境温度;

θ」A是热阻。

芯片最高结温是  $125^{\circ}$ C,最高工作环境温度可由 SLM421 功耗及热阻来计算。SLM421A 的 SOP8-EP 封装在  $51 \times 51 \text{mm}$  2oz 双层 PCB 板上的热阻分别约为  $150^{\circ}$ C/W 和  $60^{\circ}$ C/W,因此在  $25^{\circ}$ C 工作温度下的最大功耗是:

$$P_D(MAX) = \frac{125 - 25}{60} = 1.6w --- SOP8-EP$$

如果增加环境的空气对流,或者选用更好散热 条件的 PCB 板,则产品可以支持更高的应用功耗。

#### 输出电流设定

SLM421 的每个通道各有一个 R<sub>SET</sub> 脚用于设定 每路的输出电流,在使芯片管脚外接一个电流设定 电阻 SET 到地,每路输出的电流就可以由下式算 出:

 $I_{LED} = (1000/R_{SET}) A$ 

如外接电阻 5kOhm,则输出电流为 200mA。

#### 系统设计优化以减少芯片的功耗

由于 SLM421A 是一颗线性恒流芯片,在照明系统的应用中,输入电压越高,同等电流的情况下,芯片上所承受的功耗越高。所以为了降低芯片的功耗,同时提高整个系统的效率,输入电压在满足芯片恒流工作的情况下,需要尽可能的小。下述方法可以有效降低芯片上的功耗:

- A. 在满足恒流工作的情况下,降低输入电压
- B. 在满足恒流工作的情况下, 串更多的灯珠
- C. 在电路中串接分压电阻,需要考虑电阻的功耗
- D. 建议在输入电源端和地之间接一个 0.1uF~10uF 的陶瓷电容,以有效提高系统的稳定性
- E. 建议在 LED 管脚和地之间接一个 100nF 的陶瓷 电容以提高系统的可靠性,特别是对于汽车电 子的应用场景。

#### 过温保护:线性降电流

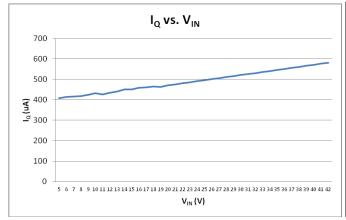
IC 结温过高可能会造成芯片损坏、系统发热着 火等不可弥补的损失。过高的结温可能由大电流工 作、线路板设计差或环境温度高等因素造成。

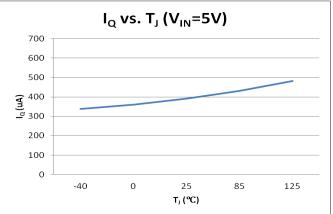
SLM421A 具有过温保护功能。在 SLM421A 结温上升到 135°C 时,过温保护电路会开始限制芯片输出电流。输出电流在芯片结温达到 160°C 时,输出电流会线性降低到 0。

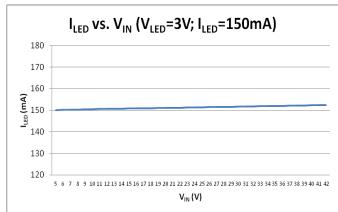


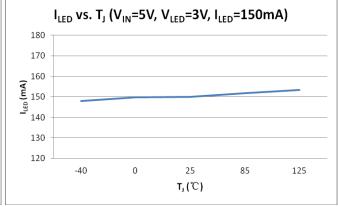
### 典型工作特性曲线

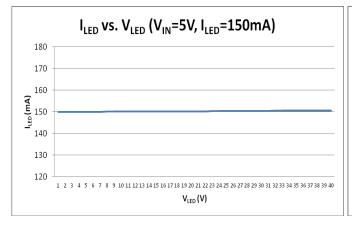
测试条件为:  $T_J = 25$ °C,  $V_{DD} = 5.0$ V,  $V_P = 3.0$ V。

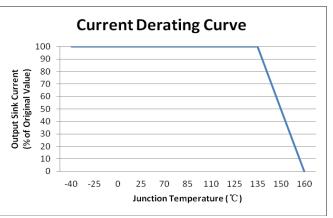














# 贴片条件及温度曲线

Profile Feature	Pb-Free Assembly
Preheat & Soak Temperature min (Tsmin)	150°C 200°C
Temperature max (Tsmax) Time (Tsmin to Tsmax) (ts)	60-120 seconds
Average ramp-up rate (Tsmax to Tp)	3°C/second max.
Liquidous temperature (TL)	217°C
Time at liquidous (tL)	60-150 seconds
Peak package body temperature (Tp)*	Max 260°C
Time (tp)** within 5°C of the specified classification temperature (Tc)	Max 30 seconds
Average ramp-down rate (Tp to Tsmax)	6°C/second max.
Time 25°C to peak temperature	8 minutes max.

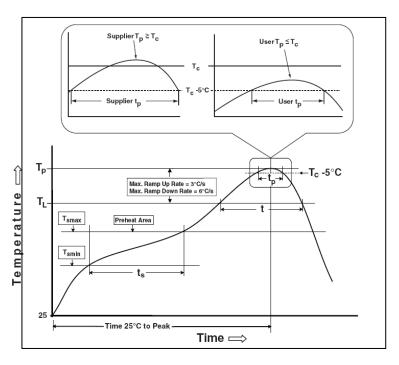
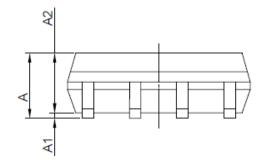
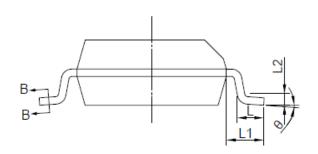


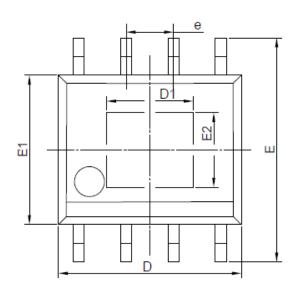
图 2.贴片温度曲线

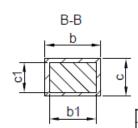


# 封装规格









Dimension	MIN	NOM	MAX
Α	-	-	1.7
A1	0	-	0.15
A2	1.25	-	-
L	0.4	0.835	1.27
L1	-	1.04	-
L2	-	0.25	-
θ	0	-	8
b	0.31	-	0.51
b1	0.28	-	0.48
С	0.1	-	0.25
c1	0.1	-	0.25
D		4.9	
D1	1.5	-	-
Е	-	6	-
E1	-	3.9	-
E2	1	-	-
е	1.27 BSC		
Unit : mm			

SOP8-EP

Note: All dimensions in millimeters unless otherwise stated.

图 3.SOP8-EP 封装尺寸



# 修订历史记录

注: 之前版本的页码可能与当前版本有所不同。

页码或者项目	修改内容	
Rev. 1. 0 数据手册,2019/8/29		
整篇文档	数明半导体标识变动	
第一页,图 1	典型应用图	
Rev1.1 规格书,2022/4/12		
整篇文档    数明半导体标识变动及规格书格式变动		
Rev1.2 规格书,2022/9/29		
整篇文档	封装名称SOIC8-EP变更为SOP8-EP	
777/114 > 4 1m	封装POD变动	